## Schalttechnik & Logikgatter

Benjamin Tröster

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

10. November 2021

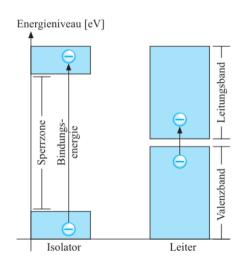
# Fahrplan

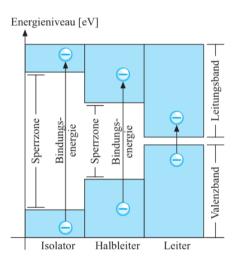
Wiederholung

Halbleiter

Transistor

#### Leiter & Bändermodell





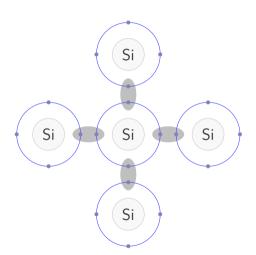
- ► Aufnahme und Abgabe von Energie bestimmt, ob Elektron zwischen Schalen wechseln kann
- ► Elektronen, die z. B. aufgrund thermischer Erhitzung Energie aufnehmen, bewegen sich in Richtung der äußeren Schalen.
- Überschreitung des Energieniveau, so verliert das Elektron seine Bindung
  Valenzelektron wird ein freies Leitungselektron
- ightharpoonup Lösen des Elektron aus Atom ightarrow Bindungsenergie aufgebracht werden
- ▶ Unterscheidet sich zwischen verschiedenen chemischen Substanzen stark!
  - ▶ Isolatoren, z. B. Hartgummi sehr hoch
  - ► Kupfer/Silber, sehr geringe Energiemenge ausreichend, um freie Leitungselektronen zu erzeugen

#### Reine Halbleiter

- ▶ Spezielle Festkörper: sowohl Isolator wie auch elektrischer Leiter
- ► Eigenschaft aufgrund chemisch/physikalischen Struktur
- Bindungsenergie: Material bei geringen Temperaturen zu Isolator
- Aber Bindungsenergie klein genug, um bei mäßigen Temperaturen größeren Anzahl Elektronen überwunden zu werden
  - Bsp.: Germanium eine Temperatur von ca. 50 °C gute elektrische Leitfähigkeit

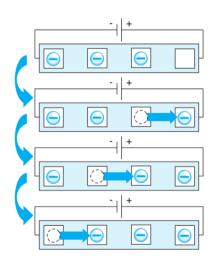
### Siliziumgitter

- Struktur des Siliziumkristalls
- ► Jedes Atom ist von 4 weiteren Atomen umgeben
- Jeweils zwei gemeinsam genutzte Valenzelektronen eine stabile Verbindung



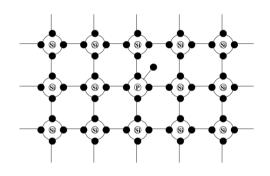
## Eigenleitung im Halbleiterkristall

- Freigesetzten Leitungselektronen richten sich im elektrischen Feld aus
- Freie Elektronen wandern in Richtung der positiven Spannungsquelle
- Gleichzeitig entstehende
  Elektronenlöcher bewegen sich in entgegengesetzter Richtung auf den Minuspol zu



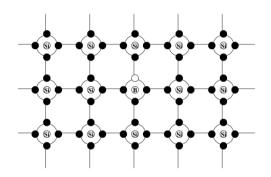
#### Elektronenüberschussleiter: n-Leiter

- Struktur eines
  Elektronenüberschussleiters
  (n-Leiter)
- Einbau von Phosphoratomen zusätzliche Valenzelektronen im Gitter
- Zusätzliche Elektronen können sich nahezu ungehindert durch die Kristallstruktur bewegen



## Elektronenmangelleiter: p-Leiter

- Struktur einesElektronenmangelleiters (p-Leiter)
- Einbau von
   Aluminiumatomen/Bohr
   entstehen künstliche
   Elektronenlöcher
- ► Elektronenlöcher wirken, wie positive Ladungsträger

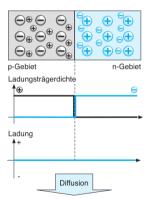


#### Leiter/Halbleiter

- ► Halbleiter sind Stoffe, deren elektrische Leitfähigkeit geringer als von Leitern und größer als von Nichtleitern sind
- Halbleiter wie Silizium und Germanium verfügen über eine Kristallstruktur
- Die Kristallstruktur wird mit hoher Reinheit hergestellt
- Auf ca. 1010 Atome kommt ein Fremdatom
- Die Eigenleitfähigkeit von Halbleitern basiert auf:
  - Verunreinigung
  - Aufbrechen von Kristallbindungen
  - Oberflächen-Leitfähigkeit

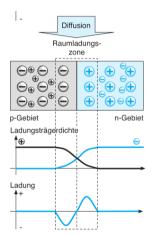
#### Halbleiterdioden

- ► Dioden: spezielle Schaltelemente
- Begrenzung des Stromfluss richtungsabhängig
- ► In Durchlassrichtung neutral
- ► In Sperrrichtung als Isolator



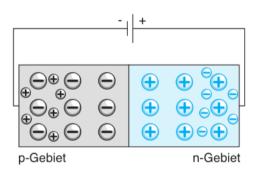
# Halbleiterdioden – pn-Übergang

- ► Dioden: spezielle Schaltelemente
- Begrenzung des Stromfluss richtungsabhängig
- ► In Durchlassrichtung neutral
- ► In Sperrrichtung als Isolator



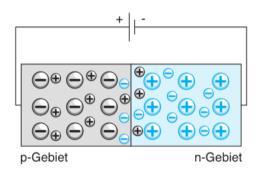
# Halbleiterdioden – pn-Übergang

- Dioden: spezielle Schaltelemente
- Begrenzung des Stromfluss richtungsabhängig
- ► In Durchlassrichtung neutral
- ► In Sperrrichtung als Isolator
  - Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung
  - Minuspol: p-Schicht, Pluspol n-Schicht
  - Ladungsträger Richtung
    Spannungspole weggezogen
  - D.h. Vergrößerung Sperrschicht → Isolator



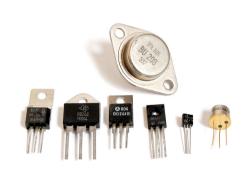
# Halbleiterdioden – pn-Übergang

- Dioden: spezielle Schaltelemente
- Begrenzung des Stromfluss richtungsabhängig
- In Durchlassrichtung neutral
  - Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung
  - Pluspol: p-Schicht, Minus p-Schicht
  - Freie Ladungsträger bewegen sich aufeinander zu
  - D.h. Rekombination i.d. Sperrschicht → Leiter
- In Sperrrichtung als Isolator



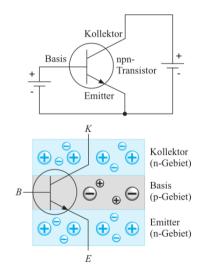
#### Transistor – Transfer Resistor

- Gist: steuerbarer Widerstand
- Kann elektrisches Signal verstärken
- Digital ansteuerbar zum Ein- oder Ausschalten
- ► Bipolare Transistoren
  - npn-Transistor
  - pnp-Transistor
- Unipolare Transistoren –
  Feldeffekttransistor
  - ▶ J-FET
  - MOS-FET



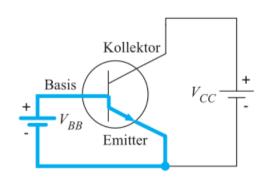
#### *npn*-Transistor

- Emitter & Kollektor dienen Zufluss bzw. Abfluss der Elektronen
- Basis: Steueranschluss regelt den Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor
- Steueranschluss verstärkende Wirkung:
  - Geringe Änderung Stromfluss auf Emitter-Basis-Strecke
  - → große Änderung des Stromflusses auf Emitter-Kollektor



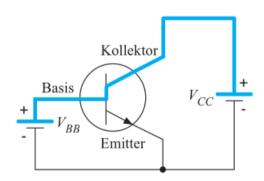
## npn-Transistor: Basis-Emitter-Strecke

- pn-Übergang ist in Durchlassrichtung gepolt
- Ermöglicht in Abhängigkeit zur angelegten Spannung einen Stromfluss im Basisstromkreis



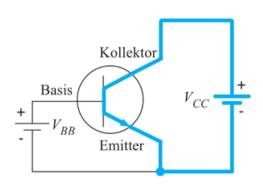
#### npn-Transistor: Basis-Kollektor-Strecke

- Basis besitzt gegenüber Kollektor negatives elektrisches Potenzial
- Stromfluss wird durch den in Sperrichtung gepolten pn-Übergang unterbunden



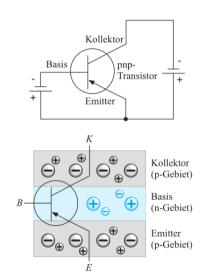
### *npn*-Transistor: Emitter-Kollektor-Strecke

- Zwischen Emitter und Kollektor stellt sich ein Stromfluss ein
- Stärke proportional mit der Stärke des Basisstroms zunimmt



### pnp-Transistor: Emitter-Kollektor-Strecke

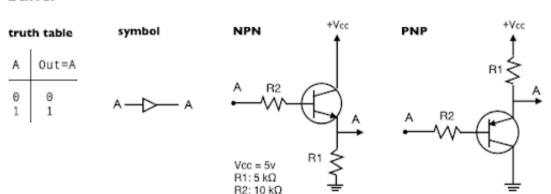
- Zusammensetzung der Halbleiter "invers" zu pnp
- Basis n-Gebiet
- ► Emitter und Kollektor dagegen *p*-Gebiet
- Positive Spannung am Emitter eine Flut von Elektronenlöchern aus dem p-Leiter in das n-Gebie
- Negative Spannung : fließt geringer Teil der Defektelektronen über Basis ab
- Großteil der Elektronenlöcher wird durch die starke negative Kollektorspannung in die obere p-Schicht gezogen
- ▶ → fließt als Kollektorenstrom ab





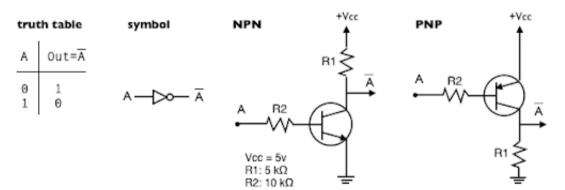
## Buffer-Schaltungen mit *npn*-Transistor

#### buffer



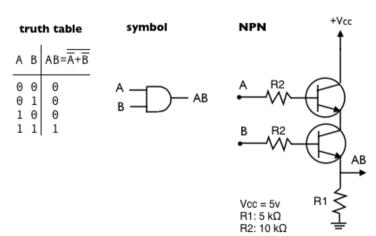
### Not-Schaltungen mit *npn*-Transistor

#### Not



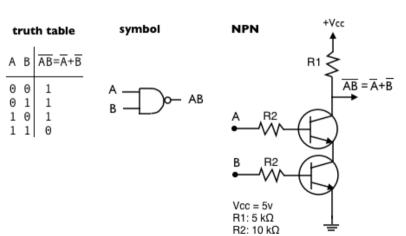
### AND-Schaltungen mit *npn*-Transistor

#### NPN And



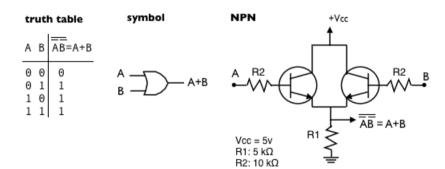
### NAND-Schaltungen mit *npn*-Transistor

#### **NPN Nand**



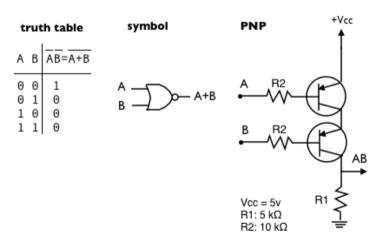
## OR-Schaltungen mit *npn*-Transistor

#### NPN Or



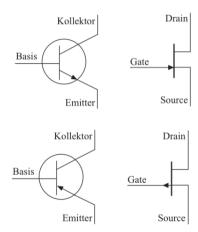
## NOR-Schaltungen mit *npn*-Transistor

#### **PNP Nor**



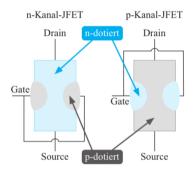
#### Feldeffekttransistoren: JFET

- ► Funktional Äquivalent
- Gate-Anschluss JFET entspricht der Basis
- ► Drain-Anschluss ist der Kollektor
- Source-Anschluss dem Emitter

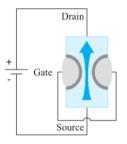


#### Feldeffekttransistoren: JFET

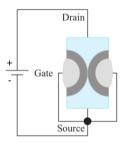
- Source und Drain sind durch dotierten Halbleiterkanal verbunden
- Mitte durch zwei komplementär dotierte Gebiete – dem Gate
- ► Kanal *n*-dotiert und das Gate *p*-dotiert
  - n-Kanal-JFET
- Kanal p-dotierten und n dotierten Gate-Gebiet
  - p-Kanal-JFET



#### n-Kanal-JFET



Ohne angelegte Gate-Spannung kann die Raumladungszone den n-Kanal nicht schließen. Zwischen Source und Drain fließt Strom.

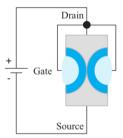


Eine negative Gate-Spannung führt zu einer Vergrößerung der Raumladungszone. Der Kanal wird geschlossen und der Stromfluss unterbunden.

#### p-Kanal-JFET

+ Gate Source

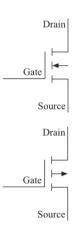
Ohne angelegte Gate-Spannung kann die Raumladungszone den p-Kanal nicht schließen. Zwischen Source und Drain fließt Strom.



Eine positive Gate-Spannung führt zu einer Vergrößerung der Raumladungszone. Der Kanal wird geschlossen und der Stromfluss unterbunden.

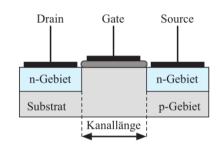
# MOS-Feldeffekttransistoren (MOSFETs)

- MOS-Technik (MOS = Metal Oxide Semiconductor)
- Funktional entspricht MOSFET weitgehend dem JFET
  - Stromfluss zwischen Source- & Drain-Anschluss, Gate angelegtes elektrisches Feld beeinflusst
  - ▶ Wieder zwei Varianten: p und n



# MOS-Feldeffekttransistoren (MOSFETs)

- p-dotierten Substrat
- Drain- und Source-Anschlüsse auf n-dotierter Gebiete
- Dazwischen Gate, das als dünne Metalloder Polysiliziumschicht auf Substratoberfläche
- Gate und Substrat isolierendes
  Dielektrikum voneinander getrennt
  - Wirkt, wie kleiner Kondensator (speichert also die elektrische Ladung)

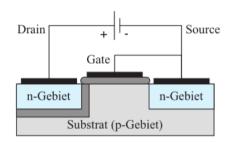


#### *n*-MOS-Feldeffekttransistoren

- $ightharpoonup V_{DS}$  die Spannung Drain-Source-Strecke
- $ightharpoonup V_{GS}$  die Spannung Gate-Source-Strecke
- ► Source-Anschluss und das Substrat das gleiche elektrische Potenzial
  - $ightharpoonup V_{GS}$  gleichermaßen die Spannung zwischen Gate & Substrat.

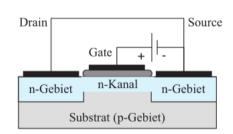
## $V_{GS}=0$

- Drain, Substrat und Source operieren als klassischer npn-Übergang
- Halbleiterkristall verhält sich wie entgegengesetzte Dioden
- ▶ D.h. Stromfluss in beide Richtungen unterbrochen
- Drain- an Pluspol & Source-Anschluss
  Minuspol, so sperrt der linke pn-Übergang
- Durch Umpolen der Spannung in Durchlassrichtung geschaltet
  - Rechter Übergang in den sperrenden
    Zustand, verhindert den Ladungstransport



## $V_{GS} > 0, V_{DS} = 0$

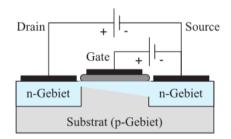
- Positive Spannung gegenüber dem Source-Anschluss
- ► Minoritätsträger *p*-dotierten Substrats die Elektronen, nach oben gezogen
- Grenzschicht zwischen Dielektrium und Substrat rekombinieren mit
   Flektronenlöchern
- ► Führt zur Verarmung der Majoritätsträger
- Überschreitet die Spannung Schwellwert,
  - Mehr Elektronen in Grenzschicht gezogen,
  - als für eine vollständige Rekombination gebraucht werden
- Kleiner, leitender n-Kanal entsteht
- ightharpoonup Höhere Spannung ightharpoonup höherer Durchfluss





# $V_{GS} > 0, V_{DS} > 0$

- lacktriangle Anlegen der Spannung Gate & Source ightarrow leitende Inversionszone
- ► Spannung zwischen den beiden Anschlüssen: fließt Strom im geöffneten Kanal
- Verengung der Inversionszone durch die entstehenden elektrischen Felder Richtung des Drain-Anschlusses
- Ab gewisser Spannung: freien Ladungsträgern können nicht mehr passieren
- Sukzessive Erhöhung Spannung
  Drain-Source-Strecke ab Wert keiner weiteren
  Erhöhung des Stromflusses führt



# Quellen I